

江苏捷捷微电子股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划激励对象名单

一、公司高级管理人员名单及授予总量分配情况

| 姓名 | 职位 | 获授的限制性股票数量（万股） | 获授总额占授予总数的比例 | 获授总额占当前总股本比例 |
|------------------------|------|----------------|--------------|--------------|
| 张超 | 副总经理 | 6 | 5.99% | 0.06% |
| 孙家训 | 副总经理 | 6 | 5.99% | 0.06% |
| 中层管理人员及核心技术（业务）人员（88人） | | 88.14 | 88.02% | 0.94% |
| 合计（90人） | | 100.14 | 100.00% | 1.07% |

二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 部门 |
|----|-----|-----------|------------|
| 1 | 朱法扬 | 技术总监 | 可控硅 |
| 2 | 侯辉 | 品质总监 | 品质部 |
| 3 | 王志超 | 副部长 | 捷捷半导体芯片研发部 |
| 4 | 李成军 | 副部长 | 捷捷半导体成品研发部 |
| 5 | 吴晓顶 | 副部长 | 动力设备部 |
| 6 | 潘建英 | 副部长 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 7 | 陈小雷 | 副部长 | 捷捷半导体封装制造部 |
| 8 | 周祥瑞 | 总经理 | MOS 事业部 |
| 9 | 殷允超 | 部长 | MOS 事业部 |
| 10 | 张正荣 | 工程师 | 市场部 |
| 11 | 朱杰 | 华东一区销售主管 | 市场部 |
| 12 | 朱慧 | 华东二区销售业务员 | 市场部 |
| 13 | 朱峰达 | 华东二区销售主管 | 市场部 |
| 14 | 林升望 | 华南区销售业务员 | 市场部 |
| 15 | 杨占文 | 华南区销售主管 | 市场部 |
| 16 | 汤黄健 | 华北区销售主管 | 市场部 |
| 17 | 杨阳 | 华北区销售业务员 | 市场部 |
| 18 | 严晨 | 业务主管 | 海外部 |
| 19 | 李娜 | 外贸专员 | 海外部 |
| 20 | 沈蓉 | 外贸专员 | 海外部 |
| 21 | 何倩毅 | 客服主管 | 市场部 |
| 22 | 龚丹丹 | 客服主管 | 市场部 |

| | | | |
|----|-----|---------|------------|
| 23 | 周欣荣 | 会计主管 | 财务部 |
| 24 | 张志红 | 辅助会计 | 财务部 |
| 25 | 方施瑜 | 证券专员 | 证券部 |
| 26 | 沈志鹏 | 证券专员 | 证券部 |
| 27 | 周建新 | QC 主管 | 品质部 |
| 28 | 金星宇 | QC 主管 | 品质部 |
| 29 | 陈曦 | QC 主管 | 品质部 |
| 30 | 陆颖骏 | EHS 主管 | 品质部 |
| 31 | 张琴 | 部长助理 | 芯片制造部 |
| 32 | 张红 | 工段长 | 芯片制造部 |
| 33 | 施勇 | 工段长 | 芯片制造部 |
| 34 | 施玲燕 | 工艺主管 | 芯片制造部 |
| 35 | 杨柳柳 | 流程管理主管 | 芯片制造部 |
| 36 | 沈艳红 | 核算主管 | 芯片制造部 |
| 37 | 张红慧 | 生产计划主管 | 芯片制造部 |
| 38 | 费卫超 | 采购主管 | 芯片制造部 |
| 39 | 陈柳华 | 设备工程师 | 芯片制造部 |
| 40 | 季叶杰 | 设备工程师 | 芯片制造部 |
| 41 | 徐晓俊 | 设备技术员 | 芯片制造部 |
| 42 | 包赛华 | 仓库主管 | 芯片制造部 |
| 43 | 沈永欢 | 动力主管 | 动力设备部 |
| 44 | 杨凯锋 | 工艺主管 | 三极体封装 |
| 45 | 李攀 | 工艺工程师 | 三极体封装 |
| 46 | 龚雨桃 | 工艺工程师 | 三极体封装 |
| 47 | 顾红霞 | 工艺工程师 | 三极体封装 |
| 48 | 龚天宇 | 工艺工程师 | 三极体封装 |
| 49 | 管钱健 | 设备后段主管 | 三极体封装 |
| 50 | 吴春健 | 设备前段主管 | 三极体封装 |
| 51 | 陈玫瑰 | 后段工段长 | 三极体封装 |
| 52 | 陆秀英 | 成品仓库主管 | 三极体封装 |
| 53 | 徐晓峰 | 前段工段长 | 三极体封装 |
| 54 | 陆舒 | 工艺工程师 | 三极体封装 |
| 55 | 施励锋 | 设备工程师 | 三极体封装 |
| 56 | 沈程欢 | 设备工程师 | 三极体封装 |
| 57 | 范敏波 | 项目管理主管 | 技术管理部 |
| 58 | 俞荣荣 | 研发工程师 | 研发部 |
| 59 | 游良萍 | 薪酬主管 | 人力资源部 |
| 60 | 江林华 | 实验室主管 | 技术管理部 |
| 61 | 蔡丹峰 | 核算主管 | 封装制造部 |
| 62 | 顾亮亮 | 安全主管 | 芯片制造部 |
| 63 | 张振生 | 封装前段工段长 | 捷捷半导体封装制造部 |
| 64 | 夏金平 | 封装后段工段长 | 捷捷半导体封装制造部 |
| 65 | 黄沈红 | 模组工段长 | 捷捷半导体封装制造部 |

| | | | |
|----|-----|----------------|-------------|
| 66 | 王亚 | 运营督查主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 67 | 施建英 | 计划调度主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 68 | 朱森梅 | 运营计划主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 69 | 李松松 | 工程师 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 70 | 钱如意 | 芯片运营主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 71 | 钱海军 | 光刻工段长 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 72 | 龚凯凯 | 划片测试工段长 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 73 | 杜伟伟 | 注入/LPCVD/蒸发工段长 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 74 | 周榕华 | 芯片设备主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 75 | 陆圣杰 | 原材料仓库主管 | 捷捷半导体芯片制造部 |
| 76 | 何新建 | 市场一部部长 | 捷捷半导体市场一部 |
| 77 | 陈杰 | 市场二部部长 | 捷捷半导体市场二部 |
| 78 | 陈品 | 华南区主管 | 捷捷半导体市场一部 |
| 79 | 于荣江 | 应用工程师 | 捷捷半导体市场一部 |
| 80 | 陈枫华 | 应用工程师 | 捷捷半导体市场一部 |
| 81 | 周川峰 | 应用工程师 | 捷捷半导体市场一部 |
| 82 | 施畅行 | 商务主管 | 捷捷半导体市场一部 |
| 83 | 庄翔 | 产品开发工程师 | 捷捷半导体工程技术中心 |
| 84 | 潘蔡军 | 产品开发工程师 | 捷捷半导体工程技术中心 |
| 85 | 欧阳潇 | 产品开发工程师 | 捷捷半导体工程技术中心 |
| 86 | 朱明 | 产品开发工程师 | 捷捷半导体工程技术中心 |
| 87 | 陈金堂 | IT 主管 | 动力设备部 |
| 88 | 王栋 | 人事主管 | 人力资源部 |